

檔 號：  
保存年限：

## 台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2  
號 3 樓  
聯絡人：劉會心  
電話：(02)2577-4249 分機 836  
傳真：(02)2578-6410  
電子郵件：sylvialiu@mail.tca.org.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國114年3月6日  
發文字號：電會字第1140002052號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：

附件：2025 智慧創新大賞競賽須知、2025 Best AI Awards - Competition  
Guidelines (International Track)、競賽海報 (0002052\_att28496.zip)

主旨：敬請貴部協助發文邀請全國各大專校院報名參與經濟部  
「2025 智慧創新大賞」，報名日期自即日起至本(114)  
年 4 月 8 日下午 5 點止受理報名，並鼓勵踴躍報名參  
加，請查照。

說明：

- 一、經濟部為促進AI產業化、產業AI化，並推動「2+4人才培育方案」，特辦理「2025智慧創新大賞」（以下簡稱本競賽）。
- 二、本競賽類別分為「AI應用類」、「IC設計類」，組別則有「學生組」、「企業公開組」、「新創及中小企業組」及「國際組」，歡迎各界踴躍報名參賽。
- 三、檢附「2025智慧創新大賞」競賽須知(如附件1)、2025 Best AI Awards - Competition Guidelines (International Track) (如附件2)、競賽海報(如附件3)，懇請貴部協助轉知。



四、相關競賽訊息請至競賽網站(<https://www.bestaiawards.com.tw>)查詢或洽詢本案委辦單位：台北市電腦商業同業公會，電話：(02)2577-4249分機511(陳小姐)、866(許先生)，電子信箱：beca@mail.tca.org.tw、paty@mail.tca.org.tw。

正本：教育部

副本：



理事長 彭双浪